

平成 29 年 4 月 17 日

集じん技術小委員会  
委員各位

(一社) 日本粉体工業技術協会  
集じん技術小委員会  
委員長 金岡千嘉男

平成 29 年度第 1 回  
集じん技術小委員会合同委員会開催のご案内  
(第 1 回 WG-B 及び第 1 回 WG-C 合同開催)

時下 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は日本粉体工業技術協会の活動に種々ご協力いただき厚く御礼申し上げます。

さて、集じん技術小委員会においては、ろ過集じんの性能評価に関する国際標準化活動を行っておりますが、つきましては平成 29 年度第 1 回集じん技術小委員会と第 1 回 WG-B 委員会及び第 1 回 WG-C 委員会を下記次第にて開催致しますので、ご多忙中恐縮ですが、ご出席の上ご審議下さる様お願い申し上げます。

記

日 時 : 平成 29 年 4 月 27 日 (木) 13 : 00~16 : 00

会 場 : 種苗会館 6F 大会議室 (日本粉体工業技術協会東京事務所階上)  
東京都文京区本郷 2-26-11 種苗会館

担当 : 西岡、下田 03-3815-3955

[m-nishioka@appie.or.jp](mailto:m-nishioka@appie.or.jp), [y-shimoda@appie.or.jp](mailto:y-shimoda@appie.or.jp)

- 議 題 : 1 本年度の体制  
小委員会の構成、本年度の方針等
- 2 昨年度の到達点と今年度の予定
- (1) WG-B
- ・ H29 年度の計画
  - ・ ろ布サンプリングの実施状況
  - ・ ろ布耐久試験結果報告
  - ・ 昨年度試験の纏め並びに問題点
- (2) WG-C
- ・ H28 年度ラウンドロビンテスト実施結果の報告
  - ・ H29 年度の予定
- 3 その他

以上